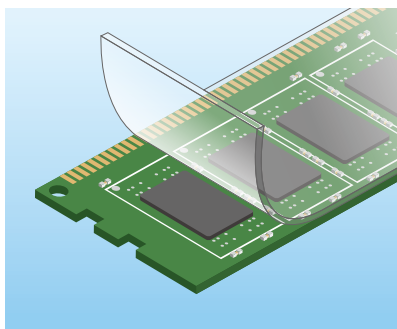


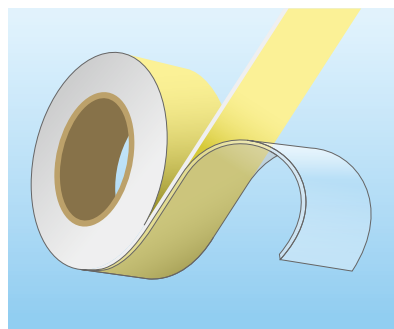
低・非シリコーン系 離型フィルム

環境性能を高めた
離型フィルムの新基軸

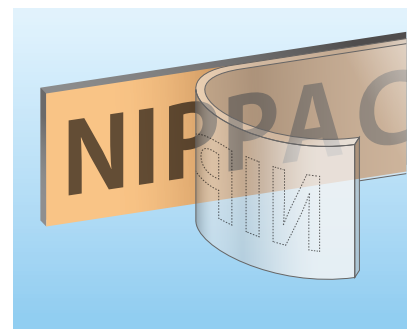
用途



電子部品製造工程用

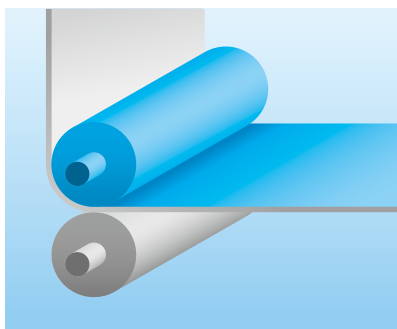


粘着テープ用



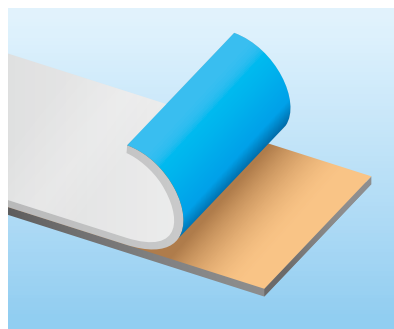
転写用

特徴



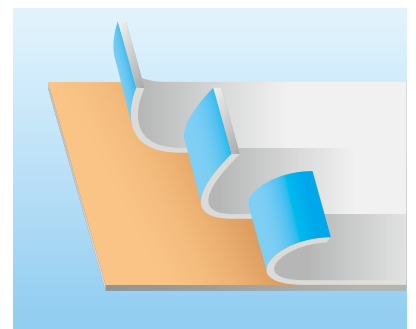
濡れ性・平滑性

優れた樹脂塗工性



離型性

シリコーン系粘着剤に対しても有用



剥離安定性

軽～重剥離まで幅広いバリエーション

NIPPA Quality ニッパの強み

- 様々な基材厚みに対応可能。(一部のグレードは帯電防止処理も可能)
- 大手メーカーでは難しい小ロット対応可能。
- ご要望に合わせたカスタム対応可能。

製品データ

低・非シリコン系では難しいとされていた幅広い剥離バリエーションを実現。

■ 低シリコンタイプ

グレード	剥離力 (mN)	残留接着率 (%)	接触角 (°)
	日東31B		純水
SDL	130	94	104
LS1	80	94	117
LS2	60	93	115
LS3	50	93	114

■ 非シリコンタイプ

グレード	剥離力 (mN)	残留接着率 (%)	接触角 (°)
	日東31B		純水
★TRS	190	93	102
TRE	320	94	100
SFL	680	93	104
★TR1	2200	86	92
★TR2	4100	81	92
★TR3	7300	78	80

測定方法

剥離力	日東電工31B (50mm幅) を貼り合わせ、常温初期にて180°・300mm/minにてピール測定。
残留接着率	日東電工31B (50mm幅) を貼りつけ、常温放置1時間後測定。 $\frac{\text{セパレーターに貼り付けていたテープの粘着力}}{\text{テフロン板に貼り付けていたテープの粘着力}} \times 100$
水接触角	JIS R3257準拠

★印は開発品となります。
※本カタログに記載している数値は測定値であり、保証値ではございません。

ニッパ株式会社 営業部
TEL.06-4861-5718

NIPPA

NIPPA CORPORATION